



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

24th April 2019 (Wednesday) / 2019 年 4 月 24 日(星期三)

(CE19-TC1) Technology Conference / 高科技技术研讨会		
Conference Chairman/会议主席: Lin Dong 董林 Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员 Section Manager, SMT Engineering of Artesyn Embedded Technologies 雅特生科技表面贴装工程部经理		
Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:30 – 11:05	Management Overview of The Smart Factory (Industrie 4.0) Principles and affects In Electronics Manufacturing 智能工厂 (Industrie4.0) 系统原理概述以及对电子制造业的影响 (CE19-TC1.1)	Toby Jiang 江涛 Mentor Graphics(Shanghai)Electronic Co., Ltd. 明导(上海)电子科技有限公司
11:05 – 11:40	New Generation Sn-Bi-Ag Low Temp Solder for SMT Assembly 新型 Sn-Bi-Ag 低温焊锡在电子组装的应用 (CE19-TC1.2)	Dr. Kuo-Shu Lin 林国书博士 Shenmao Technology Inc. 升贸科技股份有限公司
11:40 – 12:15	ACF and ACP Fine Pitch Assembly and Manufacturing Challenges ACF&ACP 细间距制程研发及制造挑战 (CE19-TC1.3)	Tim C.C. Pan 潘俊杰 Wistron InfoComm(Kunshan) Co.,Ltd. 纬创资通(昆山)有限公司
12:15– 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Impact of Stencil Quality&Technology On Solder Paste Printing Performance 钢网质量和工艺对焊膏印刷的影响 (CE19-TC1.4)	Evan Yin 殷雪冬 Indium Corporation(Suzhou)Co., Ltd. 镭泰科技(苏州)有限公司
14:20 - 14:55	An Update On High Reliability Lead-Free Solder Alloys 高可靠性无铅焊料的研究进展 (CE19-TC1.5)	Dillon Zhu 朱军桦 AIM Solder 华加美
14:55 - 15:30	pH Neutral Cleaning Agents – Market Expectation & Field Performance pH 中性清洗剂—市场的预期和现场实验表现 (CE19-TC1.6)	Jerry Ji 纪建光 ZESTRON Asia North ZESTRON 北亚分公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文

25th April 2019 (Thursday) / 2019 年 4 月 25 日(星期四)

(CE19-TC2) Technology Conference / 高科技技术研讨会		
Conference Chairman/会议主席: Henley Zhou 周辉 Member of SMTA China Technical Advisory Committee / 中国 SMTA 技术顾问委员会委员		
Venue/地点	Room No.6, B2, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center 上海世博展览馆地下二层 6 号会议室	
Time/时间	Topic/主题	Speaker/演讲者
10:30 – 11:05	A new Halogen-Free Parylene for Robust Performance of Flexible, Rigid and High-Density Electronics In Water and Other Corrosive Environments 一种新型的无卤素聚对二甲苯, 在水中和其它腐蚀环境中给高密度电子产品提供柔性、刚性的坚固性能 (CE19-TC2.1)	Rakesh Kumar 瑞克西 库马 Specialty Coating Systems, Inc. 特殊涂敷系统公司
11:05 – 11:40	High Reliability Lead-Free Alloys for Performance-Critical Applications 满足高性能要求应用的无铅合金 (CE19-TC2.2)	William Yu 余瑜 Alpha Assembly Solutions 爱法组装材料
11:40 – 12:15	Printing Process Design for High Density Low Space Component 细密间距元件的印刷工艺设计 (CE19-TC2.3)	Wisdom Qu 瞿艳红 Indium Corporation(Suzhou)Co., Ltd. 钢泰科技(苏州)有限公司
12:15 – 13:45	Lunch Break / 午餐	
13:45 – 14:20	Comparing New State of The Art Conformal Coatings With Traditional Thin Film Technologies When Protecting Electronic Circuit Boards In Today's Modern Environment 在现今进步的工业环境中比较新型三防涂层工艺与传统薄膜技术用于电路板保护上 (CE19-TC2.4)	Dr. Lee Hitchens Lee Hitchens 博士 SCH Services Ltd.
14:20 - 14:55	Novel Fluxes With Decreased Viscosity After Reflow for Flip Chip and SIP Assembly 一种应用于 Flip Chip 和 SIP 组装中的新型助焊剂 (CE19-TC2.5)	Fiona Chen 陈芬 Indium Corporation(Suzhou)Co., Ltd. 钢泰科技(苏州)有限公司
14:55 - 15:30	The Effect of pH: Cleaning Agent Properties and Performance In Production pH 值对清洗剂特性和性能的影响 (CE19-TC2.6)	Daniel Gao 高伟 Kyzen Corporation 美国 Kyzen 公司

All papers will be presented in Chinese 所有演讲者都将使用中文

Fee / 收费: RMB300/per day (including official invoice) / 人民币 300 元/天(包含发票)

Noted: 1. RMB285/per day for registering before 31 March and RMB540/two days for registering before 31 March
2. Deadline for registration and Conference Fee Collection is 21 April

注: 1. 在 3 月 31 日前登记会议可享受 9.5 折的优惠价(人民币 285 元)
同时报名登记 2 天的会议可享受 9 折的优惠价(人民币 540 元)



SMTA China East 华东高科技会议 Technical Conference

2. 报名和收款截止日期是 4 月 21 日

Offer / 提供: 1. SMTA China Technology Conference Attendance Certificate / 中国 SMTA 高科技技术研讨会出席证书
2. Electronic Version of Conference Proceedings / 电子版本的论文集
3. Free Lunch Coupons / 免费午餐券

查询及报名: 电邮至 peggychen@smta.org.cn, 电话:+86 -21-56093010, 手机:+86-18202193148